

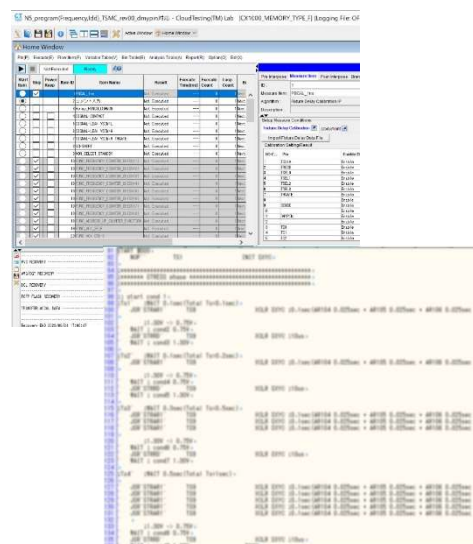
# 事例5：プログラム開発(RingOSC-TEGストレス評価)

| 依頼内容            | 実施内容                                                                        | 成果物                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| TEGのストレス試験と特性評価 | 測定概要を基にプログラム仕様作成～プログラム作成<br>テストにて入力波形観測確認後、データ採取<br>結果をSim.値と比較してシリコンの状態を判断 | 仕様書<br>プログラム、パターン<br>評価結果報告書 |

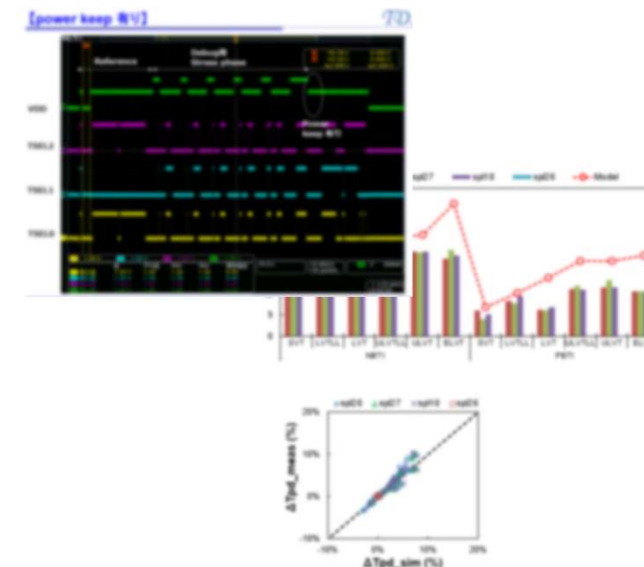
## 1.仕様作成



## 2.プログラム作成(メイン・パターン)



## 3.デバッグ(波形観測) / データ採取



## フロー



波形観測にてプログラムが期待通りになっていることを確認  
実測値がシミュレーション値と正の相関があることを確認